

刘平安

副教授 硕士生导师



Tel:13922150639

Email:

paliu@scut.edu.cn

招生专业与类型

学术硕士：材料科学与工程（无机非金属材料）

专业硕士：材料工程（无机非金属材料）

教育与工作经历

1993 吉林大学材料科学系 材料科学学士

1996 吉林大学材料科学研究所 凝聚态物理硕士

1996.7-2000.4 中国广州分析测试中心 助理研究员

2000.4-- 华南理工大学材料学院 副教授

社会兼职

广东省X射线衍射专业委员会委员兼学术秘书

科研工作

研究方向:

电子材料与元器件;

高性能无机材料及无机-有机复合材料。

主要业绩:

近年主要负责或参与的研究课题有“**xxx**系列材料的工程化”（国防配套项目）、国家及多项省/市科技计划重点/重大及企业合作项目等多项，与多家知名企业产学研合作，取得了一定的成绩。在国内外核心刊物发表论文七十多篇，出版专著一本，参编专著两本。申请及受理发明专利十五项。